



特点

- 小型通用尺寸，用真空+充氮保护焊接技术
- 玻璃钝化二极管芯片
- 高热的传导封装

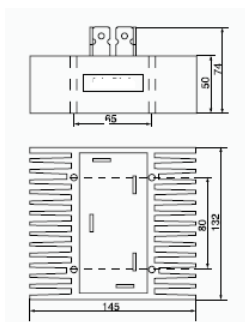
典型应用

- 整流电源，工业自动化控制
- 数控机械，遥控系统

V_{RRM}	型号
1600V	QL200A1600V

符号	参数	测试条件	参数值			单位
			> 小	? 型	> @	
$I_{F(AV)}$	正单平均电流	180° 正弦半波，50Hz 单面散热， $T_C=85^\circ C$			200	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} tp= 10ms$	1600			V
V_{DC}	直流阻断电压		1600			V
I_{FSM}	正单不重复浪涌电流	正弦半波			3000	A
V_F	二极管的正单电压	$I_F=17.5A$			1.3	V
I_R	反单漏电流	$5_a=25^\circ C$			10	μA
$I_{R(H)}$		$5_a=100^\circ C$			200	μA
$R_{th(j-c)}$	热阻抗（结至壳）	180° 正弦波，单面散热			0.7	$^\circ C/W$
$R_{th(c-a)}$	热阻抗（壳至环）	180° 正弦波，单面散热			0.5	$^\circ C/W$
V_{iso}	绝缘电压		2500			V
5_J	工作温度		-40		125	$^\circ C$
5_{stq}	储存温度		-40		150	$^\circ C$
W_t	质量					g
Outline	外形					

外形图:



线路图:

